[release_TF4]

【Thrmalright 社 高熱伝導率の CPU 用サーマルグリス ”TF”シリーズのエントリー製品「TF4」を販売開始 】

株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は Thermalright Co. Ltd.(本社：台湾)製 CPU 用グリス“TF”シリーズのエントリーモデル「TF4」を 2019 年 10 月 17 日(木)より販売開始いたします。

「TF」シリーズは、優れた Thermal Conductivity（熱伝導率）を誇る Thermalright 社の高性能グリスです。
この TF4 は、より価格を抑えつつも、熱伝導率は 9.5W / m-K と十分なスペックを誇るエントリーモデルです。
CPU を定格もしくは小規模のオーバークロックで使うユーザーに向けた、高コストパフォーマンスのグリスと言えるでしょう。

■製品名 **TF4 （製品型番：TF4 1.5g JAN: 0814256001922）**
■希望小売価格 **680 円前後(税抜き)**
■メーカーURL **http://thermalright.com/product/tf4/**
■製品 URL **http://www.dirac.co.jp/tf4/**

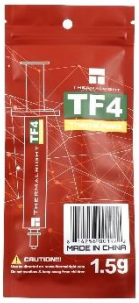
■主な製品特徴

・低価格ながら 9.5W / m-K の高い熱伝導率
・ショートの心配が不要な非導電タイプ

■製品仕様

製品名	TF4
製品型番 / JAN コード	TF4 1.5g / 0814256001922
容量	1.5g
熱伝導率	9.5W/m-k
サーマルインピーダンス	<0.0068(℃-cm2/w)
使用可能温度範囲	-50 ～ 240℃
パッケージサイズ / 重量	(W)80mm x (D)10mm x (H)178mm / 9g
備考	製品仕様は予告なく変更となる場合がございます。

■製品画像



■お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部
電話：03-5298-3880
お問い合わせ e-mail：information_dirac@dirac.co.jp
※ご不明な点などございましたら、
上記 e-mail までお問い合わせください。